GaAs 限幅器芯片 DC-20GHz

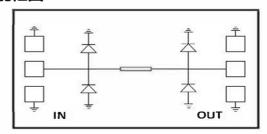
主要性能

工作频段: DC~20GHz插入损耗: 0.39 dB限幅电平: 15 dBm

◎ 最大输入功率: 11W (CW)

◎ 芯片尺寸: 1.22 x 0.927 x 0.1mm

功能框图



产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。 该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接 工艺。可应用于以下范围:

◎ 无线通信设备

◎ 军事和航天

◎ 测试仪器

◎ 雷达和电子对抗

极限参数

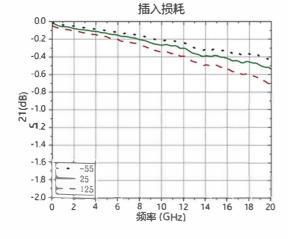
指标	数值	备注
最大输入功率	11W	CW, +25°C
烧结温度	290°C	-
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	2

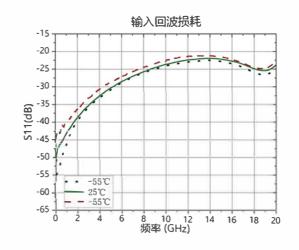
注:超过最大值都有可能造成永久性损坏

电性能表 (TA=+25℃)

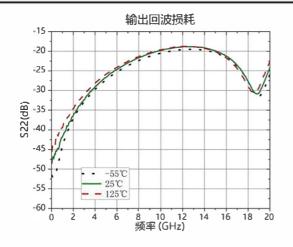
指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	l 🗐	0.39		dB
回波损耗	18	22	45	dB
限幅电平	;+;	15	5 4 5	dBm
最大输入功率	Œ	11	-	W

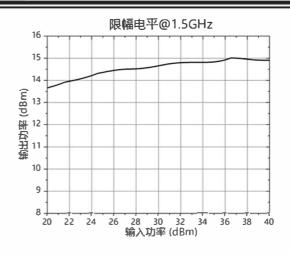
典型测试曲线



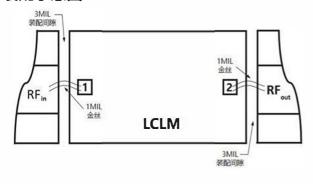


LCLM0020D1

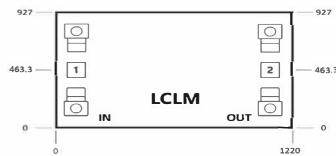




装配示意图



芯片尺寸图



说明:

- 1. 单位: 微米 (um), 尺寸公差: ±50um
- 2. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100um x 100um
- 3. 芯片背面镀金
- 4. 芯片背面接地
- 5. 不可在通孔上进行键合
- 6. 压点间隙: 150um (GSG)

键合压点定义

	压点	功能	功能描述	
	编号	符号	初批捆坯	
	1	RFin	RF 输入端, 阻抗 50 Ω	
Ţ	Ţ	Krm	(建议外接隔直电容)	
	2	RFout	RF 输出端,阻抗 50 Ω	
2	Krout	(建议外接隔直电容)		
	=	GND	芯片背面必须接地	